

2024 长三角集成电路材料产业创新合作大会暨浙江省半导体行业协会四届三次会员大会方案

集成电路材料是集成电路生产制造的基础，也是集成电路产业自主可控的重要支撑。为深入贯彻党中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》的重要决策部署，进一步推动长三角地区集成电路材料产业的集聚和高质量发展，推进产业链上下游协同创新，浙江省半导体行业协会联合江苏、上海、安徽行业协会，将于 2024 年 6 月 20 日-21 日在湖州南浔召开长三角集成电路材料产业创新合作大会暨浙江省半导体行业协会四届三次会员大会，同期举办集成电路材料产业对接会，助力构建安全稳定、高效协同的产业生态。

一、会议主题

太湖“浔”梦，“芯”向未来

二、时间地点

时间：2024 年 6 月 20 日

会议：浙江省半导体行业协会会员大会

地点：南浔蝶来大酒店（浙江省湖州市南浔区南林中路 666 号）

时间：2024 年 6 月 21 日

会议：长三角集成电路材料产业创新合作大会

地点：湖州南浔希尔顿酒店（浙江省湖州市南浔区明珠路 18 号）

三、组织机构

主办单位：浙江省半导体行业协会

协办单位：杭州国家“芯火”创新平台

浙江南浔经济开发区菱湖化工园区

长三角泛半导体新材料产业园

长三角集成电路融合创新发展产业联盟

上海市集成电路行业协会

江苏省半导体行业协会

安徽省半导体行业协会

浙江省集成电路产业技术联盟

中国电子材料行业协会半导体材料分会

中国半导体行业协会封测分会

上海集成电路材料研究院

四、会议日程

时间	同期活动
6月20日上午	报到
6月20日下午	浙江省半导体行业协会四届四次理事会
	浙江省半导体行业协会四届三次会员大会
6月21日上午	长三角集成电路材料产业创新合作大会
6月21日下午	长三角集成电路材料产业主题分享与产业对接会

附件 1：浙江省半导体行业协会会员大会会议议程

(1) 浙江省半导体行业协会四届四次理事会

浙江省半导体行业协会四届四次理事会 主持人：张明 协会常务副理事长 会议地点：蝶来酒店 4 楼水晶厅			
日期	时间	企业	备注
6 月 20 日	14:00-14:05	介绍会议主要议程及出席会议的理事长、副理事长、秘书长名单	陈向东 协会理事长
	14:05-14:20	汇报协会 2023 年工作回顾及 2024 年重点工作	丁勇 协会秘书长
	14:20-14:25	审议协会 2023 年工作回顾及 2024 年重点工作	张明 主持 全体理事
	14:25-14:30	审议新增副理事长单位、常务理事单位、理事单位等议题	张明 主持 全体理事
	14:30-14:35	审议副秘书长等人选	张明 主持 全体理事
	14:35-14:40	关于浙江省工程技术系列集成电路专业高级职称改革工作的汇报	王安宁 协会产业协同中心
	14:40-14:45	关于协会集成电路数据库建设的汇报	姜鹏 协会产业研究中心副主任
	14:45-14:55	理事工作交流	张明 主持 全体理事
	14:55-15:10	理事长总结发言	陈向东 协会理事长
	15:10-15:25 茶歇		

(2) 浙江省半导体行业协会四届三次会员大会

浙江省半导体行业协会四届三次会员大会

主持人：张明 协会常务副理事长

会议地点：蝶来酒店 3 楼太湖厅

日期	时间	企业	备注
6 月 20 日	15:25-15:40	追加审议：浙江省半导体行业协会四届四次理事会工作报告	丁勇 协会秘书长
	15:40-15:45	观看：《回首 2023 奋进路，扬帆 2024 新征程》视频	张明主持 全体
	15:45-15:50	审议：协会 2023 年度财务审计报告	崔传荣 协会副秘书长
	15:50-15:55	审议：关于协会章程修改的说明	庞保平 协会副秘书长
	15:55-16:00	审议：关于清退部分会员单位的决议	王鸿龙 协会副秘书长
	16:00-16:05	追加审议：关于增补协会副理事长、常务理事单位、理事单位的名单	
	16:05-16:10	关于增补副秘书长的决定	
	16:10-16:15	关于聘任协会专家委员会成员的决定	孙玲玲 协会专委会主任
	16:15-16:20	协会专家委员会聘任仪式	陈向东 协会理事长 孙玲玲 协会专委会主任
	16:20-16:25	浙半协-云南景东无量中学奖助学金发布仪式	陈向东 协会理事长 陈光磊 协会高级顾问

	16:25-16:30	2023 年度协会优秀中小企业颁奖仪式	张明、黄丽珍 最具市场潜力奖 (10 家) 张明、黄丽珍 最具创新活力奖 (10 家)
	16:30-16:35	2023 年度协会优秀联络员颁奖仪式	肖爱武、张宏仑 年度优秀联络员奖 (10 名)
	16:35-16:50	总结发言	陈向东 协会理事长
	18:00-19:30	接待晚宴	全体
	夜游南浔		

附件 2：长三角集成电路材料产业创新合作大会议程

(1) 长三角集成电路材料产业创新合作大会

主持人：（特邀主持人） 会议地点：希尔顿酒店一楼大宴会厅			
日期	时间	内容	嘉宾
6 月 21 日	9:00-9:05	主持人开场及介绍到场嘉宾	
	9:05-9:10	致欢迎辞	温建飞 中共湖州市南浔区委书记
	9:10-9:15	领导致辞	省发改委领导
	9:15-9:20	领导致辞	王俊杰 中国半导体行业协会 执行秘书长
	9:20-9:25	领导致辞	（市领导） 湖州市人民政府
	9:25-9:30	浙江省集成电路产业 协同发展中心揭牌仪 式	（省发改委领导、 张 明 ） 省发改委、浙半协
	9:30-9:35	《2024 浙江省集成电 路产业发展研究报告》 发布仪式	（省发改委领导、 陈 光磊 ） 省发改委、浙半协
	9:35-9:45	《2024 浙江省集成电 路产业发展研究报告》 解读	丁勇 浙江省半导体行业协 会副理事长兼秘书长
	9:45-9:50	长三角集成电路融合 创新发展产业联盟盟 旗交接仪式（浙江-安 徽）	秦舒、郭奕武、陈军 宁、陈文 见证
	9:50-10:10	主题演讲： 《我国半导 体材料产业的挑战与 突围》	杨德仁 中国科学院院士
10:10-10:30	主题演讲： 《未来集成 电路制造数字化和智 能化》	吴汉明 中国工程院院士	

	10:30-10:50	主题演讲: 《聚集战略机遇 实现跨越发展》	姚力军 宁波江丰电子材料股份有限公司董事长
	10:50-11:10	主题演讲: 《透过安集看国产材料发展之路》	王淑敏 安集微电子科技(上海)股份有限公司董事长兼总经理
	11:10-11:25	南浔区光电半导体产业发展情况介绍	程佳 湖州市南浔区区长
	11:25-11:55	圆桌论坛: 长三角集成电路材料协同创新发展之路	主持人: 卫国英 中国计量大学材料与化学学院院长 嘉宾: 赵奇 芯联集成电路制造股份有限公司总经理 韩江龙 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事长 汪耀祖 杭州立昂微电子股份有限公司副总经理 先进半导体材料(安徽)有限公司副总裁 宋志棠 中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员
	12:00-13:30	自助午餐	全体

(2) 长三角集成电路材料产业主题分享与产业对接会

(一) 长三角集成电路材料产业主题分享 主持人：徐冬梅 中国半导体行业协会封测分会秘书长 会议地点：希尔顿酒店一楼大宴会厅				
日期	时间	内容	嘉宾	
6月21日	13:30-13:35	主持人开场及介绍到场嘉宾		
	13:35-13:55	主题分享：《集成电路材料差异化、高端化战略》	向文胜 江苏艾森半导体材料股份有限公司总经理	
	13:55-14:15	主题分享：《中国半导体材料国产化之路》	林健 中国电子材料行业协会半导体材料分会秘书长	
	14:15-14:35	主题分享：《专注电子化学材料发展，服务重大战略需求》	陈刚 中巨芯科技股份有限公司总经理	
	14:35-14:55	主题分享：《电子气及包装物：理解和展望》	谈益强 浙江陶特容器科技股份有限公司董事长	
	14:55-15:10 茶歇			
	(二) 长三角集成电路材料产业对接会 主持人：丁勇 浙江省半导体行业协会秘书长			
	15:10-15:40	应用企业发言	吴建忠 无锡华润安盛科技有限公司总经理 闫建新 杭州士兰微电子股份有限公司副总经理 徐新华 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司副总经理	

			<p>张黎 浙江禾芯集成电路有限公司董事长</p> <p>曹峻 上海瞻芯电子科技股份有限公司副总经理</p>
	15:40-16:30	材料企业发言	<p>戈士勇 江阴润玛电子材料股份有限公司董事长</p> <p>沈翊 泓明供应链集团有限公司执行董事</p> <p>称元彪 杭氧集团电子特气事业部负责人</p> <p>姚科科 浙江最成半导体科技有限公司总经理</p> <p>杨宇峰 浙江三时纪新材料科技有限公司副总经理</p> <p>单忠飞 浙江奥首材料科技有限公司运营总监</p>
	16:30		返程